

第
48
回

ネプコン ジャパン

会期：2019年1月16日[水]～18日[金]

会場：東京ビッグサイト

第
20
回

半導体・センサ パッケージング技術展



出展のご案内

弊社では、2019年1月16日（水）～18日（金）の間、東京ビッグサイトで開催される『第48回ネプコンジャパン』および『第20回半導体・センサ パッケージング技術展』に出展いたします。

今回は、昨年より開始しました、「車載機器の信頼性評価」および「パワーデバイス信頼性評価」をテーマとし、「複合環境振動試験」「複合サイクル腐食試験」「過渡熱抵抗測定」「パワーサイクル試験」「熱衝撃試験(300℃高温仕様)」「高電圧マイグレーション試験」のご案内を致します。

展示会開催期間中、ブースには住田と坂本が常駐しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。

- 会場 東京ビッグサイト
- 開催期間 2019年1月16日(水)、17日(木)、18日(金)
- ブース位置 **東3ホール パワーデバイス技術ゾーン 小間番号 E29-3**
- 展示概要：

<https://jan2019.tems-system.com/exhiSearch/INW/jp/Details?id=J%2F%2Bkv5tX59c%3D&type=2>

Chemitox

株式会社ケミトックス

東京都大田区上池台 1-14-18

住田 TEL 03-3727-7111 mail: to-sumida@chemitox.co.jp

山梨県北杜市須玉町江草 18349

坂本 TEL 0551-42-5061 mail: k-sakamoto@chemitox.co.jp